

Dr.-Ing. Paula Muster

Pfefferstraße 454
76131 Karlsruhe

Telefon: 0987 456789
E-Mail: muster@mail.de



Berufserfahrung

Seit 04/20xx

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Entwicklung von Werkstoffen

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Angewandte Materialien (IAM), Karlsruhe

- Entwicklung von Werkstoffen für Energieanwendungen
- Projektleitung im Rahmen des Projekts „Modellierung und Optimierung von Werkstoffen“ in Kooperation mit der ABC AG
- Personalverantwortung: Fachliche Führung von Promovierenden und wissenschaftlichen Hilfskräften
- Enge Kooperation mit Industriepartnern

Anmerkung: Bei einer Bewerbung außerhalb der Wissenschaft sollten Sie die Tätigkeiten im Rahmen Ihrer Promotion gleichzeitig als Berufserfahrung aufführen. Hinzu kommen als Post-Doc diejenigen Tätigkeiten, welche Sie im Anschluss an Ihre Promotion ausführen.

Promotion

04/20xx – 04/20xx

Promotion zum Thema „Werkstoffe für die Solarthermie“

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Angewandte Materialien (IAM), Karlsruhe

- Modellierung und Optimierung von Werkstoffen
- Analyse des Einsatzspektrums von Materialien
- Teilnahme an und Vorträge bei internationalen Konferenzen
- Note: „magna cum laude“

Studium

10/20xx – 04/20xx

Masterstudium Maschinenbau

Technische Universität München (TUM), München

- Schwerpunkt: Materialwissenschaften
- Abschlussnote: 1,5
- Masterarbeit: „Entwicklung von Werkstoffen“

04/20xx – 07/20xx **Auslandssemester im Fachbereich „Engineering“**
University of Oxford, Oxford, Großbritannien
• Wahlfächer: „Werkstoffphysik“ und „Materialwissenschaften“

10/20xx – 09/20xx **Bachelorstudium Maschinenbau**
Technische Universität München (TUM), München
• Abschlussnote: 1,7
• Bachelorarbeit: „Energieeffizienz in der Logistik – Konzepte, Modelle und weiterer Forschungsbedarf“

Praktika und Nebentätigkeiten

04/201x – 08/201x **XYZ Innovation AG, München**
Praktikum im Bereich Vorauentwicklung
• Simulation der statischen Instabilität von Membranen
• Unterstützung des Projektleiters im Tagesgeschäft

10/200x – 03/201x **Institut für ABC, Technische Universität München (TUM), München**
Wissenschaftliche Hilfskraft im Vergleich Veranstaltungsmanagement
• Unterstützung bei der Organisation von Tagungen
• Mithilfe bei der Erstellung von wissenschaftlichen Texten
• Literaturrecherche

Schulbildung

07/20xx **Allgemeinen Hochschulreife**
Gottlieb Daimler Gymnasium, München
• Abschlussnote: 2,0
• Preis für besondere Leistungen im Fach Mathematik

Engagement

01/20xx – 01/20xx Vorsitzende der Promovierendenvereinigung, KIT, Karlsruhe

08/20xx – 04/20xx Mitglied der Fachschaft Maschinenbau, TUM, München
Leiterin des Finanzressorts

Ausgewählte Publikationen (Anmerkung: Bei einer Bewerbung außerhalb der Wissenschaft sind Publikationen weniger relevant. Wenn Sie Publikationen aufführen möchten, dann wählen Sie die wichtigsten bzw. für den Bereich relevantesten Veröffentlichungen aus. Weitere Veröffentlichungen können Sie Ihrer Bewerbung auf einer separaten Publikationsliste im Anhang beifügen.)

20xx P. Muster, J. Maier, U. Schmidt, M. Müller, et al., BEISPIELTITEL, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 54 (20xx) 251–269.

20xx P. Muster, M. Becker, A. Koch, H. Ziegler, et al., NOCHEINBEISPIELTITEL, Adv. Eng. Mater. (20xx) 391–401.

Sonstige Kenntnisse

Fremdsprachen

Deutsch	Muttersprache
Englisch	Fließend
Französisch	Grundkenntnisse

IT-Kenntnisse

Matlab	Sehr gute Kenntnisse
Simulink	Sehr gute Kenntnisse
Abaqus	Gute Kenntnisse

Persönliche Interessen

Rennrad, Tennis, Reisen (Südamerika)

Referenzen (Anmerkung: Bei einer Bewerbung außerhalb der Wissenschaft wird die Angabe von Referenzen im Lebenslauf nicht erwartet. Wenn Sie über relevante, ggf. in der Branche bekannte Referenzen verfügen, können Sie diese in den Lebenslauf aufnehmen.)

Prof. Dr. Dietmar Schaeffer, TUM, München
Leiter des Instituts für ABC
Kontakt: dietmar.schaeffer@tumabc.com, 0123 456 789

Dr. Barbara Schmied, XYZ Innovation AG, München
Leiterin Voraentwicklung
Kontakt: barbara.schmied@xyzinnoag.com, 0987 654 321

Karlsruhe, 15.06.20xx

Unterschrift